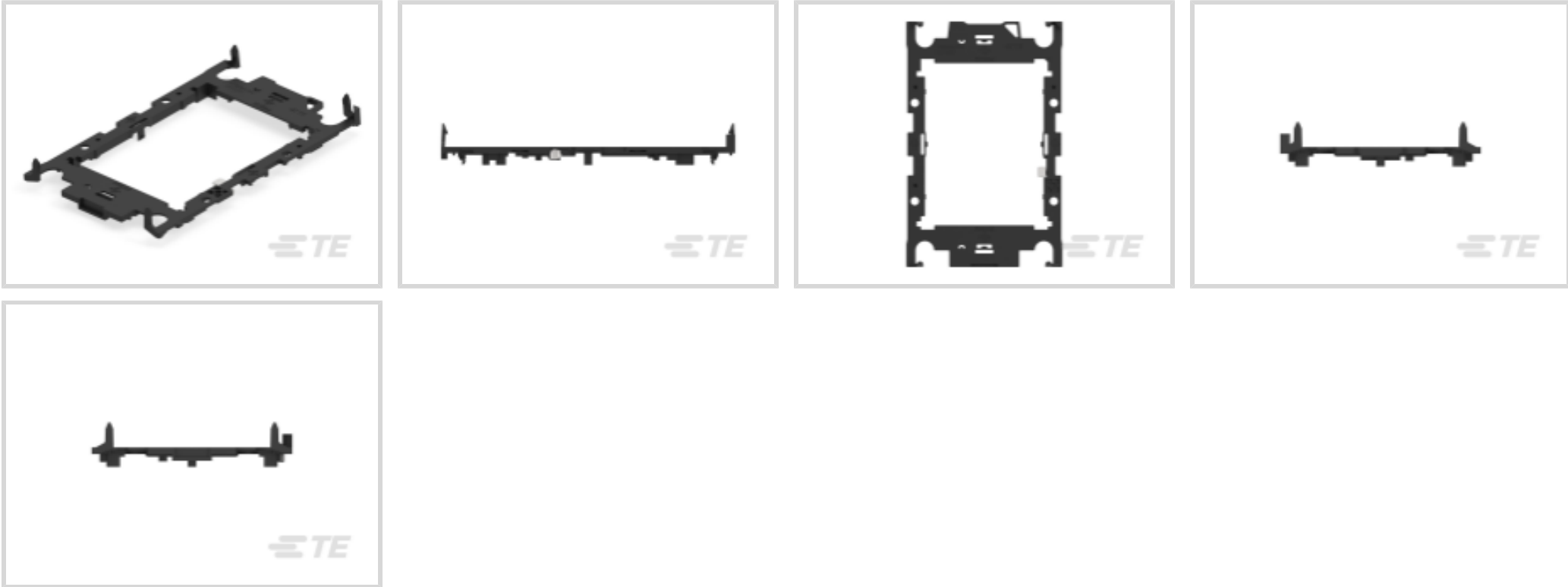




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 支架

工作温度（最大值）: 100 °C

工组温度范围: -40 – 100 °C [-40 – 212 °F]

硬件附件功能: 安装

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	支架
硬件附件功能	安装

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2347090-1
SOCKET 4677 DG1.0 FOR ODM

客户还购买了



TE 产品编号350433-4
12P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF



TE 产品编号794285-1
04P CMNL SOK HDR ASSY



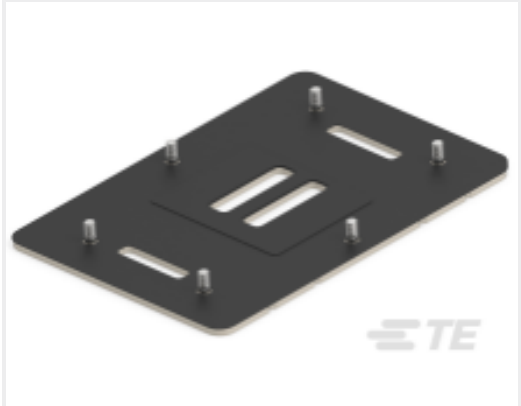
TE 产品编号3-1437658-3
8PCV-10-006=738010600



TE 产品编号2-2347090-1
SOCKET 4677 DG1.0 FOR ODM



TE 产品编号2-2351050-4
LGA4677 TFLM ASSY,W/O COVER



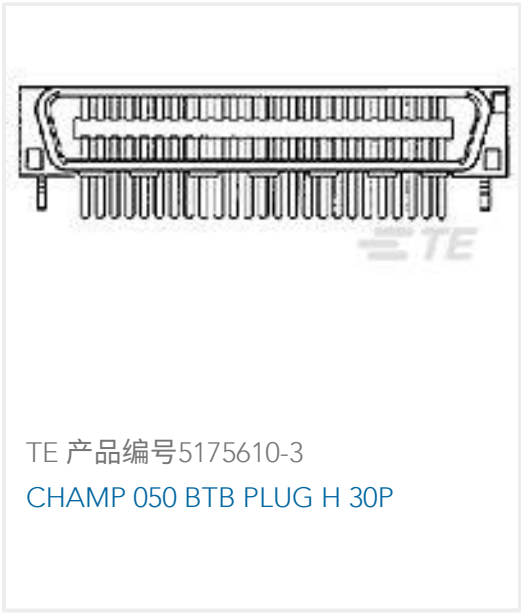
TE 产品编号2351051-1
LGA4677 BACKPLATE ASSY,SHORT STUD



TE 产品编号1-2351052-2
LGA4677 E1B ASSY



TE 产品编号1-2351052-5
LGA4677 E1A ASSY



文档

产品图纸
LGA4677 E1C ASSY
英文版本